



关于上海硅产业集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

普华永道中天特审字(2020)第2321号
(第一页, 共二页)

上海硅产业集团股份有限公司董事会:

我们审计了上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“上海硅产业集团”)2019年12月31日的合并及公司资产负债表、2019年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“财务报表”),并于2020年4月27日出具了报告号为普华永道中天审字(2020)10107号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是上海硅产业集团管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至2019年12月31日止年度上海硅产业集团控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会公告[2017]16号)的要求及参照上海证券交易所《科创板上市公司信息披露工作备忘录第七号--年度报告相关事项》规定的资金占用情况汇总格式,上海硅产业集团编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是上海硅产业集团管理层的责任。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上,我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。



关于上海硅产业集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告(续)

普华永道中天特审字(2020)第 2321 号
(第二页, 共二页)

根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由上海硅产业集团编制的截至 2019 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为上海硅产业集团披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他目的。



注册会计师

注册会计师



上海硅产业集团股份有限公司
 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
 截至 2019 年 12 月 31 日止年度

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019 年年初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额(不含利息)	2019 年度占用资金的利息(如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业(a)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
前大股东及其附属企业(a)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019 年年初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额(不含利息)	2019 年度往来资金的利息(如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业(a)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
上市公司的子公司及其附属企业	上海新昇半导体科技有限公司	控股子公司	其他应收款	51,834.21	-	774.45	50,700.00	1,908.66	资金周转	非经营性往来
	上海新傲科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	2,570.18	2,000.00	227.68	-	4,797.86	资金周转	非经营性往来
	上海硅欧投资有限公司	全资子公司	长期应收款	74,450.00	-	-	-	74,450.00	资金周转	非经营性往来
	NSIG Sunrise S.A.R.L.	全资子公司	其他应收款	163.84	-	-	-	163.84	代垫款项	非经营性往来
	NSIG Finland S.A.R.L	全资子公司	其他应收款	11.17	-	-	-	11.17	代垫款项	非经营性往来
	升硅(上海)半导体科技有限公司	全资子公司	其他应收款	10.00	-	-	-	10.00	代垫款项	非经营性往来

(a) 公司不存在持股比例超过 50% 的股东，且单个股东依其持有的股份所享有的表决权均不足以对股东大会的决议产生决定性影响，因此公司不存在控股股东或实际控制人。

上海硅产业集团股份有限公司
 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
 截至 2019 年 12 月 31 日止年度

单位：万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019 年年初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额(不含利息)	2019 年度往来资金的利息(如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	NSIG Wind S.A.R.L.	全资子公司	其他应收款	8.87	-	-	-	8.87	代垫款项	非经营性往来
	保硅(上海)半导体科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.08	0.12	-	-	0.20	代垫款项	非经营性往来
	Okmetic Oy	全资子公司	一年内到期的非流动资产	2,354.19	-	11.53	2,365.72	-	资金周转	非经营性往来
总计	-	-	-	131,402.54	2,000.12	1,013.66	53,065.72	81,350.60	-	-

本汇总表已于 2020 年 4 月 27 日获董事会批准。

法定代表人：俞跃辉



主管会计工作的负责人：梁云龙



会计机构负责人：梁云龙

